

展

製品一部変更のお知らせ

2011年 3月 25日

型 番 : ML-3391、ML-3391-C

(上記を基本とする特注品を含みます。)

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

2011年3月25日

サトハツ株式会社
代表取締役社長 佐藤俊雄

- 1) 型 番：ML-3391, ML-3391-C
及び上記を基本とした特注品
- 2) 変更内容：対象商品に使用する端子金具の板厚変更
変更前（現行） t0.7mm → 変更後 t0.8mm
- 3) 変更の理由：材料の入手性改善のため、他商品との統合化を図り変更致します。
材質に変更はなく、この変更に伴う製品性能への影響はございません。
- 4) 実施の時期： 2011年4月下旬の弊社生産分より順次実施の予定となります。
- 5) その他：本変更により承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に**変更品**の表示を行い現行品と
区別して参ります。